

逢甲大學技術授權中心專利構想揭露書

收案時間：中華民國 101 年 月 日

中心案號：

1. 申請專利目的 Purpose of Filing	技術移轉能為人類的生活創造真實的幸福，而能於 1~3 年內移轉的技術具有立即申請專利保護的價值，若是 3 年以上的技術生命，可另採營業秘密的方式詳加保護。			
1-1. 專利申請名稱 Title of the Invention	(中文)			
	(英文)			
2. 本申請案之聯絡人 Contact Person	第一聯絡人 Main Contact Person		聯絡電話： 行動電話：	
	第二聯絡人 Second Contact Person		聯絡電話： 行動電話：	
3. 本案所屬研究計畫 Research Project which The Invention is Developed	本案成果歸屬	<input type="checkbox"/> 逢甲大學 <input type="checkbox"/> 國科會 <input type="checkbox"/> 其他機構 _____ <input type="checkbox"/> 產學合作計畫(請加填以下資料，並提供合約書影本) <input type="checkbox"/> 其他		
	計畫來源歸屬	<input type="checkbox"/> 非職務 (以下計畫資訊欄免填) <input type="checkbox"/> 職務 (<input type="checkbox"/> 逢甲大學 <input type="checkbox"/> 其他機構 _____) <input type="checkbox"/> 依產學合作合約約定，雙方共有，本校比例 _____% 共有單位： _____ 比例 _____ %		
	計畫名稱 Project Title			
	計畫編號 Project Number			
	計畫經費 Project Budget			
	計畫執行期間 Project Duration			
	補助單位 Project Sponsor			
		請提供該案計畫經費核定清單影本		
4. 附件資料 Attachments	<input type="checkbox"/> 本表第 11-1 項所指已檢索之專利資料	共 _____ 篇		
	<input type="checkbox"/> 本表第 11-2 項所指之其他相關文獻	共 _____ 篇		
	<input type="checkbox"/> 本表第 12 項所指已發表文獻	共 _____ 篇		
	<input type="checkbox"/> 本發明(創作)之相關圖示或表格	共 _____ 頁		
	<input type="checkbox"/> 其他			
請於本申請揭露書完成後，一併檢查應附資料是否完備				
5. 發明人 Inventors	發明人一	姓名	中文：	English:
		貢獻比例	_____ %	地址： <input type="checkbox"/> 使用學校地址 <input type="checkbox"/> 另行提供
		電子郵件		
	發明人二	姓名	中文：	English:
		貢獻比例	_____ %	地址： <input type="checkbox"/> 使用學校地址 <input type="checkbox"/> 另行提供
		電子郵件		
	發明人三	姓名	中文：	English:
		貢獻比例	_____ %	地址： <input type="checkbox"/> 使用學校地址 <input type="checkbox"/> 另行提供

		電子郵件																
發明人四		姓名	中文： English:															
		貢獻比例	% 地址： <input type="checkbox"/> 使用學校地址 <input type="checkbox"/> 另行提供															
		電子郵件																
6.本申請案技術之市場競爭力 Market Competition of the Invention 本欄位資料為本技術是否被接受申請專利之重要依據，相關審查評估，以此部分佔最大比重，請老師儘可能詳實填寫，以為初審評估之主要依據。	6-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 您確信本次欲申請專利的技術： <input type="checkbox"/> 一年內可技轉 <input type="checkbox"/> 二~三年內可技轉 <input type="checkbox"/> 三年以上可技轉 ● 您預計本專利技術可產出授權金額約為_____萬/年 ● 可能移轉或授權之公司(Potential Licensees)(若是曾有任何公司與您接洽，或向您詢問過相關技術，亦請您一併提供資料) <input type="checkbox"/> 已與廠商簽訂技術移轉意願書 <input type="checkbox"/> 未與廠商簽訂技術移轉意願書，但提供可授權的公司名單 <table border="0"> <tr> <td>公司名：</td> <td>聯絡人：</td> <td>職稱：</td> <td>電話：</td> </tr> <tr> <td>公司名：</td> <td>聯絡人：</td> <td>職稱：</td> <td>電話：</td> </tr> <tr> <td>公司名：</td> <td>聯絡人：</td> <td>職稱：</td> <td>電話：</td> </tr> <tr> <td>公司名：</td> <td>聯絡人：</td> <td>職稱：</td> <td>電話：</td> </tr> </table>	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：
	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：														
	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：														
	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：														
	公司名：	聯絡人：	職稱：	電話：														
	6-2	本技術可能應用之產品(Applicable Products) (最好是能熱賣且有大規模市場的產品)																
6-3	本技術應用產品的市場成長性																	
6-4	本技術應用產品的市場持續性																	
6-5	本技術可應用之產業別(Applicable Industries):																	
6-6	<p>本技術可運用產業之上下游產業鏈：(請標記出本技術在產業鏈所屬之環節) 註：產業鏈說明：</p> <p>註解：上下游產業鏈之說明 EX:某散熱模組技術之產業鏈</p> <pre> graph LR A[原材料] --> B[零組件] B --> C[模組廠] C --> D[系統廠] D --> E[產品消費端] style C stroke-dasharray: 5 5 </pre>																	
6-7	本技術未來國內外市場需求現況與潛力																	
7.承接本發明技術廠商應具備	7-1.	廠商應具備之技術																

之能力 Licensee's Abilities of Commercializing the Invention	7-2.	廠商應具備人員之技術專長
	7-3.	廠商應具備之設備
	7-4	預計投入之資金範圍
8.本發明技術實 力 Technology Strength of the Invention	8-1	本發明技術屬於 <input type="checkbox"/> 應用於新產品 <input type="checkbox"/> 應用於產品改良 <input type="checkbox"/> 新製程 <input type="checkbox"/> 製程改良
	8-2	本發明技術之 技術分級 <input type="checkbox"/> 為 1 年內正要移轉的 A 級技術 本技術在一年內可進行移轉之機率 <input type="checkbox"/> 50% 以下 <input type="checkbox"/> 50%-80% <input type="checkbox"/> 80% 以上 <input type="checkbox"/> 為 2~3 年可能移轉的 B 級技術 <input type="checkbox"/> 為 4~5 年能移轉的 C 級技術 <input type="checkbox"/> 為不移轉的 D 級技術
	8-3	本發明技術之 成熟度評估 ： 技術所處階段為 <input type="checkbox"/> 能立即大量生產 <input type="checkbox"/> _____ 月後能大量生產 <input type="checkbox"/> 試量產 <input type="checkbox"/> 完成實驗室階段 <input type="checkbox"/> 仍處實驗室階段 <input type="checkbox"/> 概念、原型 <input type="checkbox"/> 僅為基礎研究
	8-4	本發明技術為該領域的核心技術 <input type="checkbox"/> 是，原因 _____ <input type="checkbox"/> 否 為一應用性技術開發
	8-5	本發明技術在該領域具有顯著的影响力 <input type="checkbox"/> 是，原因 _____ <input type="checkbox"/> 否
	8-6	本發明技術為一重大性突破的技術 <input type="checkbox"/> 是，原因 _____ <input type="checkbox"/> 否
	8-7	本發明技術為易於取代現有的技術 <input type="checkbox"/> 是，原因 _____ <input type="checkbox"/> 否
	8-8	本發明技術為不易被其他技術取代 <input type="checkbox"/> 是，原因 _____ <input type="checkbox"/> 否

	8-9	技術替代競爭力分析 請概述本發明技術與其他近似技術之差別，與其他替代技術或產品在比較上之優點何在
	8-10	本發明技術具有衍生再發明的潛力 <input type="checkbox"/> 是，原因 _____ <input type="checkbox"/> 否
9.本案檢索關鍵字 Keywords		中文： English: 說明：關鍵字以最能顯現出發明技術內容為佳，儘量多提供以便多方搜尋。
10 技術所屬國際分類碼 IPC	____ _ / ____ ____ _ / ____	如：G06K 11/00。本中心備有第七版國際專利分類碼套書，可供查詢，或登入 http://www.tipo.gov.tw 查詢
11. 相關先前資料調查情形 Prior Art and Existing Relevant Technologies	11-1	<input type="checkbox"/> 本人 確信 已盡最大之能事，進行專利檢索，已檢索之專利資料如下：(Patent Searched Number)(請列出專利國及專利號，如 US5125068) <input type="checkbox"/> 本人從檢索出的各國專利前案判斷沒有相同及限制本技術實施的相關專利 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11-2	相類似技術或其他已發表之文獻(Similar Technology or Literature) (是否有類似技術已見於刊物，或公開發表過。請註明該發表會場所、時間、出處等)
	11-3	習知技術之說明及其缺失(Description of the Prior art and the Defect) (簡述關於此技術之習知技術及其缺點)
12.本申請案是否已公開？ Did the Invention Have been Disclosed ?		請註明本發明是否已公開之確實情況、公開發表之時間及場所 <input type="checkbox"/> 沒有任何公開計畫 <input type="checkbox"/> 尚未公開發表過 <input type="checkbox"/> 尚未投稿任何研討會議、期刊 <input type="checkbox"/> 已投稿研討議或期刊(請提供投稿文件) <input type="checkbox"/> 已投稿 _____ 研討會 <input type="checkbox"/> 未被接受 <input type="checkbox"/> 已接受，研討會日期： 年 月 日 <input type="checkbox"/> 已投稿 _____ 期刊(請提供投稿文件) <input type="checkbox"/> 未被接受 <input type="checkbox"/> 已接受，接受日期： 年 月 日

發明人： (簽章) 日期： 年 月 日

發明人： (簽章) 日期： 年 月 日



13.本申請案之中文摘要(Description of Invention in Chinese)



14.本申請案之英文摘要(Description of Invention in English)



15.本申請案之特色(一)：發明領域及創作目的(Fields and Purpose of the Invention)

(本發明(創作)技術之應用範疇及創作目的或可達成之功效)



16.本申請案之特色(二)：欲解決之問題及其技術特點(Advantages of the Invention)
(本發明(創作)技術所能解決之習知技術的問題及其與 習知技術不同之特點)



17. 本申請案之詳細說明(Detail Description of the Invention)

(請詳細填寫關於此發明(創作)之內容，想法)



18.本申請案之較佳實施例說明(Description of the Preferred Embodiments)

(請至少舉出一項關於本發明或創作之較佳實施例(欲申請美國專利者需提出最佳實施例)，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施)



20.本申請案之圖式



21. 本申請案所欲保護的專利範圍(Claims)

(請扼要列出本發明或技術在方法/構造/形狀/成分/組成上與習知技術(Prior art)之比較，具有創新、進步或功效等獨到技術部分，得以行使排除他人製造、販賣、使用、進口等侵權行為及請求賠償損害之專有權利)



22. 此表專供申請者尚無法直接將發明(技術)內容書寫成下列第 15、16、17、18、19、20 及 21 之表格內容，請將發明(技術)內容依原有方式或學術論文方式，登入本表即可。表格不敷使用，請自行複製增頁即可。

